## 日本产LTCC陶瓷生带 其他

产品名称	日本产LTCC陶瓷生带 其他	
公司名称	台湾三昌商事股份有限公司苏州办事处	
价格	.00/个	
规格参数	特性:低温共烧陶瓷(LTCC) 功能:多种电子器件用陶瓷基板 微观结构:其他	
公司地址	中国 江苏 苏州市 新区狮山路35号金河国际大厦1208	
联系电话	86 0512 68089308	

## 产品详情

特性 微观结构	低温共烧陶瓷(LTCC) 其他	功能 规格尺寸	多种电子器件用陶瓷基板 150×150(mm)			
日本大厂生产Itcc陶瓷生产	<del>च</del>					
低温共烧陶瓷技术(lowtemperature cofiredceramic ltcc)是近年来兴起的一种相当						
令人瞩目的多学科交叉的整合组件技术,以其优异的电子、机械、热力特性已成为未来电子						
元件集成化、模组化的百选方式,厂泛用于基板、封装及微波器件等领域。						
<ltcc基板特征及应用领域< td=""><td>或 &gt;</td><td></td><td></td><td></td></ltcc基板特征及应用领域<>	或 >					
高频、高速传输。以应对日益高频化的电子器件,如应用于 <b>尤线区域网络、蓝</b> 牙组件等。						
高密度组装。使电子器件多机能化,如应用于pda、手机组件等。						
高信赖性。						
局散热性。可适应大电流及耐局温特性要求,如mpu等。						

1012				
<规格>				
		种类1	种类2	村
基板特性	介电常数( )	5.0	7.1	1
) 院 <u></u> 抗	介电损耗(tan × 10 - 4 )	30 ( at.1mhz )	30 ( at.1mhz )	30 ( at
	烧结体密度(g/cm2)	2.3	2.85	
	抗看强度(mpa)	120	250	
	热膨胀糸数(ppm / )	3.9	5.5	
生带特性		12.7	13.1	1
	1 '	(32)	(30~32)	
	生带尺寸 (mm)	100 ~ 500	100 ~ 500	10
	厚度(μm)	20~200	20~300	20
另外还有多种规格产品	品对应,如需更详细的材料,	请于我司宫业联系,谢证	射!	